



## EFM32TG11B540F64GM80-A

Număr parc	<a href="#">EFM32TG11B540F64GM80-A</a>	Statutul RoHs	
Producator / Marca	<a href="#">Energy Micro (Silicon Labs)</a>	Starea stocului	5489 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 64KB FLASH 80QFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">EFM32TG11 Family Datasheet.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de EFM32TG11B540F64GM80-A

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.8V ~ 3.8V	Pachetul dispozitivului furnizor	80-QFN (9x9)
Viteză	48MHz	Serie	Tiny Gecko 1
Dimensiunea RAM	32K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	64KB (64K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, I <sup>2</sup> S, LCD, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	80-WFQFN Exposed Pad	Pachet	Tray
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	67	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 12bit SAR; D/A 12bit
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M0+
Conectivitate	CANbus, I <sup>2</sup> C, IrDA, LINbus, SmartCard, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	EFM32TG11

### Vești înrudite



Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-stocare

2023/03/27

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniatech

2023/07/18

Catapultă cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

2023/08/21

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31